

锦州神工半导体股份有限公司

关于筹备收购控股子公司少数股东权益 的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“神工股份”）全资子公司北京中晶芯科技有限公司（以下简称“中晶芯”）拟以自有资金收购福建精工半导体有限公司（以下简称“福建精工”或“标的公司”）少数股东深圳融聚鼎信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“融聚鼎信”）持有的福建精工 20.0002% 股权，收购所需资金由神工股份提供自有资金支持，本次收购完成后，福建精工将成为中晶芯的全资子公司。
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。
- 截至本公告披露日，本次交易尚在筹备阶段，交易定价将由专业评估机构出具的资产评估报告作为定价依据。本次交易事项后续将提交公司董事会下属委员会、董事会及股东会审议，审议通过后方可实施。交易实施过程中存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、筹划事项基本情况概述

公司全资子公司北京中晶芯科技有限公司拟以自有资金收购福建精工半导体有限公司少数股东深圳融聚鼎信投资合伙企业（有限合伙）持有的福建精工 20.0002% 股权，收购所需资金由神工股份提供自有资金支持，本次收购完成后，福建精工将成为中晶芯的全资子公司。

二、交易对方基本情况

公司名称：深圳融聚鼎信投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5H0BK927

成立日期：2021 年 9 月 16 日

执行事务合伙人：建信（北京）投资基金管理有限责任公司

注册地址：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路 31 号八卦岭工业区众鑫科技大厦 1014B

注册资本：300,010 万元人民币

企业类型：有限合伙企业

经营范围：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

融聚鼎信不属于失信被执行人，与公司及公司持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系，非公司关联方。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：福建精工半导体有限公司

统一社会信用代码：91350583MA345AT808

成立日期：2015 年 12 月 30 日

法定代表人：袁欣

注册地址：福建省泉州市南安市霞美镇光电信息产业基地恒通路 16 号

注册资本：13,750.042 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：制造、销售：半导体、陶瓷、石英、金属材料及其相关产品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权结构

截至本公告披露日，福建精工股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例
1	北京中晶芯科技有限公司	11,000.00	79.9998%
2	深圳融聚鼎信投资合伙企业（有限合伙）	2,750.042	20.0002%
合计		13,750.042	100.00%

3、交易标的资产权属情况

本次交易标的的股权不存在抵押、质押，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等情况。截至本公告披露日，福建精工权属清晰，不存在为他人提供担保、财务资助等情形，亦不属于失信被执行人，股权转让不存在法律障碍。

四、对公司的影响

本次收购股权完成后，将增强公司整体战略协同性与资源整合能力、提升管理效率。本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。本次收购股权资金来源为公司自有资金，收购所需资金由神工股份提供自有资金支持，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生不利影响。

五、风险提示

截至本公告披露日，本次交易尚在筹备阶段，交易定价将由专业评估机构出具的资产评估报告作为定价依据。本次交易事项后续将提交公司董事会下属委员会、董事会及股东会审议，审议通过后方可实施。交易实施过程中存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日